



2020年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年1月10日

上場会社名 ローツェ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6323 URL <https://www.rorze.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 藤代 祥之
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 岩瀬 好啓 (TEL) 084-960-0001
 四半期報告書提出予定日 2020年1月14日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2020年2月期第3四半期の連結業績（2019年3月1日～2019年11月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年2月期第3四半期	26,392	8.3	6,266	42.7	6,179	26.4	4,377	15.1
2019年2月期第3四半期	24,368	△43.3	4,390	2.4	4,887	9.4	3,803	22.4

(注) 包括利益 2020年2月期第3四半期 3,482百万円 (△1.7%) 2019年2月期第3四半期 3,542百万円 (△2.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年2月期第3四半期	253 29	253 06
2019年2月期第3四半期	220 11	220 04

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年2月期第3四半期	51,249	27,004	46.6
2019年2月期	47,319	23,941	43.5

(参考) 自己資本 2020年2月期第3四半期 23,900百万円 2019年2月期 20,573百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年2月期	—	0 00	—	25 00	25 00
2020年2月期	—	0 00	—		
2020年2月期（予想）				30 00	30 00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2020年2月期の連結業績予想（2019年3月1日～2020年2月29日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	36,363	15.9	7,668	31.9	7,450	24.7	5,167	17.5	299 05

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動：無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社 (社名) 、除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2020年2月期3Q	17,640,000株	2019年2月期	17,640,000株
② 期末自己株式数	2020年2月期3Q	358,552株	2019年2月期	358,519株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2020年2月期3Q	17,281,476株	2019年2月期3Q	17,281,550株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(追加情報)	7
(セグメント情報等)	8
3. 補足情報	9
生産、受注及び販売の状況	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費増税前の駆け込み需要も落ち着き、米中貿易摩擦の長期化、英国のEU離脱など先行き不透明な世界経済の影響を受け、低調に推移いたしました。

当業界におきましても、メモリー価格の下落の影響は続き、調整局面を迎えております。一方で、半導体デバイスの微細化への投資は進み、次世代高速通信規格5G、自動車の自動化、IoTの進展などの需要増を背景にしたメモリー向け設備投資の再拡大も期待されています。

このような状況の中、当社グループは大手ファウンドリ向けに、N2ページストッカやウェハソータなどの半導体関連装置の受注及び販売が好調に推移したことにより、連結売上高は前年同期比で増収となりました。

損益面につきましては、上記の半導体関連装置の利益率が良かったこと、ベトナム生産子会社において、かねてより建設しておりました新工場棟の稼働に伴う生産効率の改善により、前年同期比で増益となりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の経営成績は、売上高26,392百万円（前年同期比8.3%増）、営業利益6,266百万円（前年同期比42.7%増）、経常利益6,179百万円（前年同期比26.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利4,377百万円（前年同期比15.1%増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

半導体・FPD関連装置事業の売上高は25,795百万円（前年同期比7.1%増）、セグメント利益は6,473百万円（前年同期比37.3%増）となりました。

ライフサイエンス事業の売上高は596百万円（前年同期比118.7%増）、セグメント利益は92百万円（前年同期はセグメント損失62百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ3,929百万円増加し、51,249百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加2,435百万円、建物及び構築物の増加1,928百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ866百万円増加し、24,244百万円となりました。これは主に、借入金の増加457百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ3,062百万円増加し、27,004百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加3,945百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年2月期の通期連結業績予想につきましては、2019年4月10日発表の「2019年2月期決算短信〔日本基準〕（連結）」において公表しました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表しました「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、上記の業績予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。また、実際の業績等は今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,538,131	10,978,227
受取手形及び売掛金	7,828,748	10,264,427
商品及び製品	288,878	273,498
仕掛品	3,843,632	3,090,339
原材料及び貯蔵品	9,935,875	8,582,628
その他	476,249	588,896
貸倒引当金	△23,949	△10,735
流動資産合計	33,887,565	33,767,282
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,316,616	5,244,746
機械装置及び運搬具(純額)	2,502,108	3,672,624
土地	2,578,286	2,723,705
その他(純額)	3,239,905	3,700,493
有形固定資産合計	11,636,917	15,341,570
無形固定資産	240,527	370,023
投資その他の資産		
投資有価証券	343,697	390,977
繰延税金資産	644,199	777,346
その他	641,490	671,360
貸倒引当金	△74,925	△69,274
投資その他の資産合計	1,554,462	1,770,409
固定資産合計	13,431,907	17,482,003
資産合計	47,319,473	51,249,286

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,567,610	2,356,067
短期借入金	8,898,198	9,873,331
未払法人税等	1,170,667	979,777
賞与引当金	536,343	826,808
役員賞与引当金	58,000	45,000
製品保証引当金	513,801	608,791
その他	1,252,917	1,538,751
流動負債合計	14,997,538	16,228,527
固定負債		
長期借入金	7,937,554	7,419,534
役員退職慰労引当金	195,804	230,048
退職給付に係る負債	126,138	137,663
資産除去債務	110,908	219,707
その他	10,056	9,335
固定負債合計	8,380,462	8,016,290
負債合計	23,378,000	24,244,817
純資産の部		
株主資本		
資本金	982,775	982,775
資本剰余金	1,470,863	1,470,863
利益剰余金	18,210,429	22,155,666
自己株式	△53,674	△53,791
株主資本合計	20,610,392	24,555,513
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	85,754	124,635
為替換算調整勘定	△122,570	△779,799
その他の包括利益累計額合計	△36,815	△655,163
新株予約権	30,572	43,674
非支配株主持分	3,337,323	3,060,444
純資産合計	23,941,473	27,004,468
負債純資産合計	47,319,473	51,249,286

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
売上高	24,368,800	26,392,444
売上原価	16,580,364	16,435,739
売上総利益	7,788,436	9,956,704
販売費及び一般管理費	3,397,576	3,689,788
営業利益	4,390,859	6,266,916
営業外収益		
受取利息	17,982	21,541
受取配当金	4,750	5,250
為替差益	447,424	—
売電収入	54,091	52,559
補助金収入	1,618	1,144
その他	69,098	50,751
営業外収益合計	594,966	131,246
営業外費用		
支払利息	18,369	24,111
為替差損	—	59,688
デリバティブ損失	51,053	100,359
売電費用	23,489	21,026
その他	5,619	13,755
営業外費用合計	98,531	218,941
経常利益	4,887,294	6,179,221
特別利益		
固定資産売却益	11,479	13,571
特別利益合計	11,479	13,571
特別損失		
固定資産売却損	32,539	—
固定資産除却損	28,082	24,090
特別損失合計	60,622	24,090
税金等調整前四半期純利益	4,838,151	6,168,702
法人税、住民税及び事業税	1,589,618	1,726,802
過年度法人税等	1,261	205,951
法人税等調整額	△456,584	△176,143
法人税等合計	1,134,295	1,756,610
四半期純利益	3,703,855	4,412,091
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△100,061	34,817
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,803,917	4,377,273

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
四半期純利益	3,703,855	4,412,091
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△84,423	38,880
為替換算調整勘定	△76,843	△968,926
その他の包括利益合計	△161,267	△930,045
四半期包括利益	3,542,588	3,482,046
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,783,231	3,758,925
非支配株主に係る四半期包括利益	△240,643	△276,879

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年11月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期 連結財務諸表 計上額 (注) 3
	半導体・ FPD関連 装置事業	ライフ サイエンス 事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	24,096,094	272,706	24,368,800	—	24,368,800	—	24,368,800
セグメント間の内部 売上高又は振替高	12,004	—	12,004	3,682	15,687	△15,687	—
計	24,108,098	272,706	24,380,804	3,682	24,384,487	△15,687	24,368,800
セグメント利益 又は損失 (△)	4,715,371	△62,515	4,652,856	△65,906	4,586,950	△196,090	4,390,859

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、磁石事業であります。
 2. セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△196,090千円で
 あり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
 3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第3四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期 連結財務諸表 計上額 (注) 3
	半導体・ FPD関連 装置事業	ライフ サイエンス 事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	25,795,903	596,541	26,392,444	—	26,392,444	—	26,392,444
セグメント間の内部 売上高又は振替高	84,978	—	84,978	—	84,978	△84,978	—
計	25,880,881	596,541	26,477,422	—	26,477,422	△84,978	26,392,444
セグメント利益 又は損失 (△)	6,473,002	92,548	6,565,550	△47,023	6,518,526	△251,610	6,266,916

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、磁石事業であります。
 2. セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△251,610千円で
 あり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
 3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第3四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 品目	生産高 (千円)	前年同四半期比 (%)
半導体関連装置	12,503,207	101.8
FPD関連装置	3,022,704	86.3
モータ制御機器	29,531	46.9
計	15,555,442	98.2
ライフサイエンス事業	334,465	157.8
合計	15,889,908	99.0

- (注) 1. 金額は、製造原価によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当第3四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 品目	受注高 (千円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (千円)	前年同四半期比 (%)
半導体関連装置	19,185,367	93.2	9,911,931	83.2
FPD関連装置	2,455,348	64.5	1,022,250	60.6
計	21,640,716	88.7	10,934,182	80.4
ライフサイエンス事業	687,147	335.3	297,660	265.2
合計	22,327,864	90.8	11,231,843	81.9

- (注) 1. 金額は、販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当第3四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	品目	販売高 (千円)	前年同四半期比 (%)
	半導体関連装置	20,090,939	111.2
	FPD関連装置	3,377,473	119.6
	モータ制御機器	68,464	83.7
	部品・修理 他	2,259,025	72.4
	計	25,795,903	107.1
ライフサイエンス事業		596,541	218.7
合計		26,392,444	108.3

(注) 1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前第3四半期連結累計期間		当第3四半期連結累計期間	
	販売高 (千円)	割合 (%)	販売高 (千円)	割合 (%)
Applied Materials, Inc.	4,110,070	16.9	3,855,832	14.6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.	—	—	3,276,485	12.4

(注) 1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltdに対する前第3四半期連結累計期間の売上高は、955,233千円 (総販売実績に対する割合3.9%) であります。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。